(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2000-108286 (P2000-108286A)

(43)公開日 平成12年4月18日(2000.4.18)

(51) Int.CL'		識別記号		ΡI			-		テーマコード(参考)
B 3 2 B	27/36			B 3	2 B	27/36			4F006
	7/02	104				7/02		104	4F071
	27/18					27/18		D	4F100
C08J	5/18			CO	8 J	5/18			4J002
	7/04	CFD				7/04		CFDD	4 J 0 3 8
			審査請求	未請求	蘭水	項の数4	OL	(全 8 頁)	最終頁に統
(21)出願番号		特顧平10-285074		(71)	出願人	000003	001		
						帝人株	式会社		
(22)出顧日		平成10年10月7日(1998.10).7)	大阪府大阪市中央区南本町1丁目6番7号					
				(72)	発明者	大野	真司		
		,				神奈川	県相模	原市小山3丁	目37番19号 帝
						人株式	会社相	模原研究セン	ター内
				(72)	発明者	福田	雅之		
						神奈川	県相模	原市小山3丁	· 目37番19号 帝
						人株式	会社相	模原研究セン	ター内
				(74)	代理人	100077	263		
						弁理士	前田	純博	
									最終頁に統
									最

(54) 【発明の名称】 帯電防止性易接着ポリエステルフィルム

(57)【要約】

【課題】 本発明は、帯電防止性、接着性に優れた易接 着ポリエステルフィルムを提供することを目的とする。 【解決手段】 本発明は、ポリエステルフィルム

(A)、およびその少なくとも片面に設置された、帯電防止剤(a)とポリエステル樹脂、アクリル樹脂、アクリル変性ポリエステル樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリシロキサン、エポキシ樹脂およびビニル樹脂からなる群から選ばれる少なくとも1種の樹脂(b)とからなる塗膜層(B)よりなるフィルムであり、該塗膜層(B)の表面がコロナ放電処理されていることを特徴とする帯電防止性易接着ポリエステルフィルムである。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ポリエステルフィルム(A)、およびそ の少なくとも片面に設置された、帯電防止剤(a)とポ リエステル樹脂、アクリル樹脂、アクリル変性ポリエス テル樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリシロキサン、エポキ シ樹脂およびビニル樹脂からなる群から選ばれる少なく とも1種の樹脂(b)とからなる塗膜層(B)よりなる フィルムであり、該途膜層 (B) の表面がコロナ放電処 理されていることを特徴とする帯電防止性易接着ポリエ ステルフィルム。

【請求項2】. 帯電防止剤(a)が、界面活性剤系であ る請求項1記載の帯電防止性易接着ポリエステルフィル

【請求項3】 コロナ放電処理した表面の濡れ指数が、 4 8 dyne/cmから 7 O dyne/cmの範囲である請求項1また は2記載の帯電防止性易接着ポリエステルフィルム。

【請求項4】 ポリエステルフィルム(A)、およびそ の少なくとも片面に設置された、帯電防止剤(a)とポ リエステル樹脂、アクリル樹脂、アクリル変性ポリエス テル樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリシロキサン、エポキ 20 する帯電防止性易接着ポリエステルフィルムである。 シ樹脂およびビニル樹脂からなる群から選ばれる少なく とも1種の樹脂(b)とからなる塗膜層(B)よりなる フィルムであり、塗膜層(B)表面の濡れ指数が48㎏ ne/cmから70dyne/cmの範囲であることを特徴とする帯 電防止性易接着ポリエステルフィルム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は帯電防止性を有する 易接着ボリエステルに関し、更に詳しくはコロナ放電処 料、グラフィツク材料、製版フィルム、OHPフィル ム、磁気カード(例えばテレホンカード、プリペイドカ ード)、磁気テープ(例えばオーディオテープ、ビデオ テープ) 磁気ディスク(例えばフロッピーディスク)、 離型フィルム等に有用な帯電防止性易接着ポリエステル フィルムに関する。

[0002]

【従来の技術】ポリエステルフイルム、特にポリエチレ ンテレフタレートフイルムやポリエチレンナフタレート フイルム等のポリエステルフイルムは磁気カード、磁気 40 テープ、磁気ディスク等の磁気記録材料用として、また 包装材料、写真材料、グラフィック材料、工程材料等の 一般工業材料用として広く使用されている。

【0003】かかるポリエステルフイルムは、摩擦等で 帯電するためフイルム表面にゴミやほこりが付着し易い こと、磁気塗料、印刷インキ等の接着性が悪いため積層 した層が剥離し易いこと等の欠点を有している。

【0004】このような欠点を改良するため、ポリエス テルフイルムの表面に帯電防止性および易接着性を有す

電防止性を付与す為に帯電防止剤を塗膜層中に存在させ る。しかし、帯電防止剤はバインダー樹脂との相溶性が 悪く、多大な割合で表面に析出し、磁気塗料、印刷イン キ等の接着性が悪くなったり、帯電防止剤がフィルム背 面に転写し、汚染の問題が起こる。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的はかかる 従来技術の問題点を解消し、コロナ放電処理で表面に析 出した余分な帯電防止剤を除去し、帯電防止性易接着ボ 10 リエステルフイルムを提供することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、ポリエステル フィルム(A)、およびその少なくとも片面に設置され た、帯電防止剤(a)とポリエステル樹脂、アクリル樹 脂、アクリル変性ポリエステル樹脂、ポリウレタン樹 脂、ポリシロキサン、エポキシ樹脂およびビニル樹脂か らなる群から選ばれる少なくとも1種の樹脂(b)とか らなる塗膜層(B)よりなるフィルムであり、該塗膜層 (B) の表面がコロナ放電処理されていることを特徴と

【0007】本発明の帯電防止性易接着ポリエステルフ ィルムは、ポリエステルフィルム (A) の少なくとも片 面に、帯電防止剤(a)とポリエステル樹脂、アクリル 樹脂、アクリル変性ポリエステル樹脂、ポリウレタン樹 脂、ポリシロキサン、エポキシ樹脂およびビニル樹脂か らなる群から選ばれる少なくとも1種の樹脂 (b)とか らなる塗膜層(B)を設け、表面をコロナ放電処理する ことにより製造することができる。

【0008】本発明は、ポリエステルフィルム (A) の 理で表面に析出した余分な帯電防止剤を除去し、電子材 30 少なくとも片面に、帯電防止剤(a)とポリエステル樹 脂、アクリル樹脂、アクリル変性ポリエステル樹脂、ポ リウレタン樹脂、ポリシロキサン、エポキシ樹脂および ビニル樹脂からなる群から選ばれる少なくとも1種の樹 脂(b)とからなる塗膜層(B)を設け、表面をコロナ 放電処理した帯電防止性易接着ポリエステルフィルムと 言うこともできる。

> 【0009】帯電防止剤(a)は、界面活性剤型である ことが好ましい。イオン性や非イオン性に限られること はない。

【0010】以下、本発明について詳細に説明する。本 発明のポリエステルフィルム(A)を構成するポリエス テルとは、芳香族二塩基酸またはそのエステル形成性誘 導体とジオールまたはそのエステル形成性誘導体とから 合成される線状飽和ポリエステルである。

【0011】かかるポリエステルの具体例として、ポリ エチレンテレフタレート、ポリエチレンイソフタレー ト、ポリブチレンテレフタレート、ポリ(1,4-シク ロヘキシレンジメチレンテレフタレート)、ポリエチレ ン-2,6-ナフタレンジカルボキシレート等が例示で る薄膜を設けた積層フイルムが通常用いられている。帯 50 き、これらの共重合体またはこれらと少割合の他樹脂と

の混合物なども含まれる。この中でも好ましくはポリエ チレンテレフタレート、より高強度化、耐熱化を求める なら更に好ましくはポリエチレン-2,6-ナフタレン ジカルボキシレートが挙げられる。

【0012】本発明に用いられるポリエステルには、粒 径0.1~5µmの二酸化珪素、炭酸カルシウム、カオ リン、シリコーン粒子などの無機または有機滑剤を0. 03~3.0重量%含んでいた方が良く、好ましくは 0.1~1.0重量%である。

は、本来の性能を損なわない程度に必要に応じて、安定 剤、着色剤、酸化防止剤、その他の添加剤を含有しても LW.

【0014】 ポリエステルフィルム (A) は、かかるポ リエステルをフィルム状に溶融押出し、キャスティング ドラムに巻き付けて冷却固化し未延伸フィルムとする。 その未延伸フィルムを80~150℃に加熱をして長手 方向に1回もしくは2回以上延伸し、合計の倍率が3倍 ~7倍になるようにする。その後90~150℃で幅方 向が3~5倍になるように延伸し、次に200~250 20 ℃にて0.1~10秒間熱処理を行い、熱処理温度より 10~20℃低い温度で幅方向に2~20%収縮させな がら再熱処理を行う。上述のように製膜されることが必 要である。

【0015】本発明におけるポリエステルフィルム (A)の厚みは限定されないが、0.5~350µm、 さらには1~250µmであることが好ましい。

【0016】帯電防止剤(a)は、界面活性剤系である ことが好ましい。すなわち、低分子型の帯電防止剤が好 ナ放電処理で表面に析出した帯電防止剤が除去できない からである。

【0017】この帯電防止剤(a)としてはイオン性で はアニオン系:アルキルスルホネート、アルキルベンゼ ンスルホネート、アルキルサルフェート、アルキルホス フェート等、カチオン系:第4級アンモニウムクロライ ド、第4級アンモニウムサルフェート、第4級アンモニ ウムナイトレート等、両性系:アルキルベタイン、アル キルイミダゾリン、アルキルアラニン等、非イオン性で はポリオキシエチレンアルキルアミン、ポリオキシエチ 40 レンアルキルアミド、ポリオキシエチレンアルキルエー テル等が例示することができる。しかし、これらに限定 されるものではない。

【0018】本発明において樹脂(b)を構成するポリ エステル樹脂は、ジカルボン酸成分とグリコール成分と を構成成分とする線状ポリエステルであり、数平均分子 量が5,000~25,000のものが好ましい。

【0019】このジカルボン酸成分としてはテレフタル 酸、イソフタル酸、ナフタレンジカルボン酸、4,4

ドデカンジカルボン酸、ヘキサヒドロテレフタル酸等を 好ましく例示することができる。

【0020】また、グリコール成分としてはエチレング リコール、ジエチレングリコール、プロピレングリコー ル、1、3-プロパンジオール、1、4-ブタンジオー ル、ネオペンチルグリコール、1,5-ペンタンジオー ル、1,6-ヘキサンジオール、ジプロピレングリコー ル、トリエチレングリコール、ビスフェノールA-アル キレンオキシド付加体、水添ビスフェノールA-アルキ 【0013】また、本発明に用いられるポリエステルに 10 レンオキシド付加体、1,4-シクロヘキサンジメタノ ール、ポリエチレングリコール、ポリテトラメチレング リコール等を好ましく例示することができる。

> 【0021】このポリエステル樹脂には親水性を付与す るためにスルホン酸塩基を有する成分を共重合すること ができる。ポリエステル樹脂に親水性を付与すると、水 性塗液を用いて薄膜を積層する場合に水性塗液中での分 散性が良好となるので好ましい。かかる成分としては、 例えば5-Naスルホイソフタル酸、5-Kスルホイソ フタル酸等を挙げることができる。

【0022】ポリエステル樹脂は、三官能以上の多価カ ルボン酸成分、ポリオール成分を実質的に線状のポリマ ーとなる範囲で少量(例えば5モル%以下)共重合した ものであってもよい。かかる三官能以上の多価カルボン 酸としては、トリメリット酸、ピロメリット酸、ジメチ ロールプロピオン酸等を挙げることができ、ポリオール としては、グリセリン、トリメチロールプロパン等を挙 げることができる。

【0023】アクリル樹脂は、例えばアクリル酸エチ ル、アクリル酸メチル、アクリル酸、アクリル酸ブチ ましい。これは高分子型の帯電防止剤だと効率良くコロ 30 ル、アクリル酸ソーダ、アクリル酸アンモニウム、メタ クリル酸エチル、メタクリル酸メチル、メタクリル酸、 メタクリル酸ブチル、メタクリル酸グリシジル、2-ヒ ドロキシエチルアクリレート、アクリルアミド、メタク リルアミド、N-メトキシメチルアクリルアミド、N-メチロールアクリルアミド等で示されるアクリル系単量 体を主成分とする重合体或いは共重合体であり、数平均 分子量が5,000~250,000のものが好まし 11

> 【0024】アクリル樹脂はスチレン、α-メチルスチ レン、スチレンスルホン酸ソーダ、塩化ビニル、塩化ビ ニリデン、酢酸ビニル、ビニルエーテル、ビニルスルホ ン酸ソーダ、メタリル酸ソーダ等を共重合成分とした共 重合体であってもよい。

【0025】アクリル変性ポリエステル樹脂は、前記ポ リエステル樹脂の存在下でアクリル酸エチル、アクリル 酸メチル、アクリル酸、アクリル酸ブチル、アクリル酸 ソーダ、アクリル酸アンモニウム、メタクリル酸エチ ル、メタクリル酸メチル、メタクリル酸、メタクリル酸 ブチル、メタクリル酸グリシジル、2-ヒドロキシエチ ージフエニルジカルボン酸、アジピン酸、セバシン酸、 50 ルアクリレート、アクリルアミド、メタクリルアミド、

N-メトキシメチルアクリルアミド、N-メチロールア クリルアミド等で示されるアクリル系単量体を重合させ てつくられた共重合体であり、数平均分子量が5,00 0~250.000のものが好ましい。

【0026】アクリル変性ポリエステル樹脂はスチレ ン、α-メチルスチレン、スチレンスルホン酸ソーダ、 塩化ビニル、塩化ビニリデン、酢酸ビニル、ビニルエー テル、ビニルスルホン酸ソーダ、メタリル酸ソーダ等の 単量体を共重合成分として含むものであってもよい。

トとポリヒドロキシ基を有する化合物とから得られる重 合体或いは共重合体であり、数平均分子量が5,000 ~25.000のものが好ましい。ポリウレタン樹脂と しては、例えばジイソシアネート、ポリエーテル、ポリ エステル、グリコール、ジアミン、ジメチロールプロピ オン酸塩等を用いて造ることができ、エマルジョンや水 溶液としたものが好ましい。

【0028】 ポリシロキサンは一般式YRS i X3で示 される化合物であるシランカップリング剤の縮合物、或 いはジメチルポリシロキサン等分子内にシロキサン結合 20 を有する線状又は網目状構造の高分子である。ここで、 Yはビニル基、エポキシ基、アミノ基、メルカプト基等 の如き有機官能基、Rはメチレン、エチレン、プロピレ ン基の如きアルキレン基、Xはメトキシ基、エトキシ基 等の如き加水分解基及びアルキル基である。

【0029】エポキシ樹脂は、エポキシ基を有する化合 物から得られる重合体或いは共重合体であり、数平均分 子量が150~30,000のものが好ましい。上記の 化合物としては例えばビスフェノールグリシジルエーテ ル、グリセリンポリグリシジルエーテル、アミノグリシ 30 ジルエーテル等を挙げることができる。

【0030】ビニル樹脂はポリビニルアルコール、ポリ ビニルブチラール、酢酸ビニルの重合体等の分子内に不 飽和結合を有する単量体から得られる重合体或いは共重 合体である。

【0031】塗膜層(B)を設けるための塗布液には、 さらに本発明の効果を消失させない範囲においてその他 の成分として界面活性剤、酸化防止剤、着色剤、顔料、 蛍光増白剤、可塑剤、架橋剤、滑り剤(ワックス等の滑 り性付与剤)、紫外線吸収剤等を配合することができ

【0032】かかる塗布液をポリエステルフィルムの少 なくとも片面に塗布し、次いで乾燥させることで、塗膜 層(B)を設けることができる。

【0033】塗布は、ポリエステルフィルム製造工程中 に行なうのが好ましい。また、この工程中で結晶配向が 完了する前のポリエステルフィルムの片面又は両面に水 性塗布液として塗布することがさらに好ましい。通常の プライマー塗布工程、すなわち二軸延伸熱固定したポリ エステルフィルムに、該フィルムの製造工程と切り離し 50 ナを用いてフィルム表面を処理するものである。例え

て行なってもよい。しかし、この方法では塵埃等を巻き 込みやすいのでクリーンな雰囲気での塗工が望ましい。 【0034】ここで、結晶配向が完了する前のポリエス テルフィルムとしては、ポリエステルを熱溶融してその ままフィルム状とした未延伸フィルム、未延伸フィルム を縦方向(長手方向)または横方向(幅方向)の何れか 一方に延伸した一軸延伸フィルム、さらには縦方向及び 横方向の二方向に低倍率延伸させた二軸延伸フィルム

(最終的に、縦方向または横方向に再延伸せしめて配向 【0027】ポリウレタン樹脂は、多官能イソシアネー 10 結晶化を完了せしめる前の二軸延伸フィルム)等を挙げ ることができる。

> 【0035】上記塗布液中の固形分濃度は、30重量% 以下が好ましく、特に10重量%以下が好ましい。塗布 液の塗布量は、走行しているフィルム1 m² 当り0.5 ~20g、特に1~12gが好ましい。

> 【0036】ポリエステルフィルムへの塗布液の塗布方 法としては、公知の任意の塗工法が適用できる。例えば ロールコート法、グラビアコート法、マイクログラビア コート法、リバースコート法、ロールブラッシュ法、ス プレーコート法、エアーナイフコート法、含浸法及びカ ーテンコート法等を単独または組み合わせて適用すると 良い。なお、水性塗剤には、塗剤の安定性または塗工性 を助ける目的で若干量の有機溶剤を含ませてもよい。

【0037】ポリエステルフィルムに塗布された塗布液 は、乾燥され、塗膜層(B)を形成する。例えば水性液 を塗布した縦一軸延伸ポリエステルフィルムの場合、ボ リエステルフィルムがステンターに導かれて加熱された 後横延伸及び熱固定される間、塗布液は乾燥され塗膜層 (B)を形成する。

【0038】ポリエステルフィルムの配向結晶化条件、 例えば延伸、熱固定等の条件は、従来から当業界に蓄積 された条件で行うことができる。

【0039】塗膜層(B)の厚さは0.005~3μ m、特に0.015~ $1\mu m$ が好ましい。塗膜の厚さが 0.005μmよりも薄いと帯電防止性、接着性が不足 することがあり、1μmを超えると塗膜層(B)が削れ 易くなることがあるため好ましくない。

【0040】塗膜層(B)を形成させた後、表面の余分 な帯電防止剤を除去するためにコロナ放電処理を施す。 コロナ放電処理は、気体放電の一種で、気体分子がイオ ン化し導電性を示し、そのイオン流によってフィルムの 表面が活性化される処理のことであり、EC処理、放電 処理などととして広く用いられている技術である。放電 処理をする気体は空気であってもよいが、窒素下、ある いは炭酸ガス、アンモニアガス等の特殊ガス下で行って も良い。

【0041】コロナ放電の際の電極に印加される高周波 は特に限定されるものではなく、公知な正弦波状の高周 波電源発生装置から電圧を電極に印加して発生するコロ

ば、コロナ放電処理強度は1~50W/m²/minが好まし く、さらに好ましくは5~4 OW/m²/minである。

【0042】コロナ放電処理後のフィルム表面の濡れ指 数が48dyne/cmから70dyne/cmの範囲であることが好 ましく、更には5 Odyne/cmから6 6 dyne/cmの範囲が好 ましい。濡れ指数が48dyne/cm以下だとコロナ放電処 理が不十分であり、表面に析出した帯電防止剤を除去で きず接着性を発現しないことがある。7 Odyne/cm以上 だと塗膜層がコロナ放電処理ですべて除去されてしまう 可能性があり、帯電防止性が消失してしまうことがあ

【0043】従って本発明は、ポリエステルフィルム (A)、およびその少なくとも片面に設置された、帯電 防止剤(a)とポリエステル樹脂、アクリル樹脂、アク リル変性ポリエステル樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリシ ロキサン、エボキシ樹脂およびビニル樹脂からなる群か ら選ばれる少なくとも1種の樹脂(b)とからなる塗膜 層(B)よりなるフィルムであり、途膜層(B)表面の 濡れ指数が48dyne/cmから70dyne/cmの範囲であるこ とを特徴とする帯電防止性易接着ボリエステルフィルム 20 であることが好ましい。

[0044]

【実施例】以下、実施例をあげて本発明を更に詳細に説 明する。各特性値は下記の方法で測定した。

【0045】1. 帯電防止性

帯電防止性はサンプルフィルムの表面固有抵抗を、タケ グ理研社製固有抵抗測定器を使用し、測定温度23℃、測 定温度65%の条件で、印加電圧500Vで1分後の表面固 有抵抗値 (Ω/□) を測定する。 帯電防止性は次の基準 で評価する。

○:1×10¹²Ω/□未満

Δ:1×10¹²Ω/□以上、1×10¹⁴Ω/□未満

×:1×10¹⁴Ω/口以上

【0046】2. 接着性

1)磁気塗料

サンプルフィルムに下記評価用塗料をマイヤーバーで乾 燥後の厚さが約4μmになるように塗布し、100℃で3 分間乾燥する。その後60°Cで24時間エージングし、次い でスコッチテープ No.600 (3M社製) 幅12.7mm、長 さ15c mを気泡の入らないように粘着し、この上をJI S C 2 7 0 1 (1975) 記載の手動式荷重ロールでならし 密着させ、テープ幅に切り出す。これを180度剥離した 時の強さを測定する。接着性は次の基準で評価する。

〇:5008以上

△:500g未満、300g以上

×:300g未満

【0047】[評価用塗料] 固形分換算で、ウレタン樹 脂 ニッポラン2304 (日本ポリウレタン製) 25重量 部、塩ビ·酢ビ樹脂 エスレックA (積水化学製)50重

量部及び磁性剤 CTX-860 (戸田化学製) 0重量部をメチルエチルケトン/トルエン/シクロヘキ サノン混合溶剤に溶解して、40%液とし、サンドグライ ンダーで2時間分散する。その後架橋剤のコロネートし 25重量部(固形分換算)を添加し、よく撹拌して磁性 塗料を得る。

【0048】2) UVインキ

サンプルフィルムに、紫外線硬化型印刷インキ(東洋イ ンキ製 フラッシュドライFDカルトンP紅口)をRI 10 テスター (明製作所製)により印刷した後、中圧水銀灯 (80W/cm、一灯式;日本電池製) UVキュア装置で キュアリングを行い、厚み4µmのUVインキ層を形成 する。このUVインキ層上にセロテープ (18mm幅; ニ チバン製)を15cmの長さに貼り、この上を2Kgの手 動式荷重ロールで一定の荷重を与え、フィルムを固定し てセロハンテープの一端を90°方向に剥離することに より剥離接着力を評価する。接着性は次の基準で評価す る.

〇: インキ層が全く剥離しない

△:10%未満のインキ層が剥離する

×:10%以上のインキ層が剥離する

【0049】3)シリコーン

ポリジメチルシロキサンとメチルハイドロゲンポリシロ キサンの混合液に白金触媒を加えて付加反応させ硬化さ せるタイプの硬化型シリコーン樹脂(信越化学株式会社 製、KS-772)を、トルエンに溶解させて固形分濃 度5%の溶液を調製し、この溶液を、架橋プライマー層 上に、塗布量1g/m²で塗布し、150℃、1分間で 乾燥および硬化反応を行い、指で擦過させ接着性を評価 30 した。接着性は次の基準で評価する。

○:まったく表面が変化しない

△:シリコーン層の剥離により若干表面が白化する

×:シリコーン層が完全に剥離する

【0050】3. 濡れ指数

コロナ放電処理した表面について、JIS K 676 8法により、23℃でかつ50%R. H. の条件下で測 定した。濡れ指数液はホルムアミドとエチレングリコー ルモノエチルエーテルを各々、所定の割合で混合され、 着色度の高い染料をごく少量加えられた和光純薬工業

(株)製を使用した。直径1㎜の棒の先端に脱脂綿(1 5~20mg) を、15~20mmの長さに均一に巻き付 け、これを上記の濡れ指数液に液滴がたれない程度にた っぷり浸し、綿棒を試料に水平にあて、一方向に移動し て塗布する。塗布される液膜の幅ができるだけ広くなる ようにし、その面積が約6cm2になるようにし、塗布は、 0.5秒で完了するようにする。

【0051】この液膜が破れを生じないで、2秒間以 上、塗布されたときの状態を保っているのは濡れている こととする。 濡れが2秒以上保つ場合は、さらに次に表 量部、分散剤 レシオンP (理研ビタミン製) 1重 50 面張力の高い混合液に進み、また逆に、2秒未満で液膜

が破れ、また全体に収縮を生じた場合は、次の表面張力の低い液に進む。この操作を繰り返し、表面を正確に2 秒間ぬらすに最も近い濡れ指数液を選ぶことができるまで推続する。選ばれた濡れ指数液の表面張力の数値(単位:dyne/cm)をその箇所の濡れ指数とする。サンプリングは6箇所の位置で行ない、この6点の平均値を単位:dyne/cmとして算出し、その小数点第1位を切り捨てし、濡れ指数とする。

【0052】[実施例1~5]35℃のo-クロロフェノール中で測定した固有粘度が0.60のポリエチレンテレフタレート(平均粒径0.1μmのシリカ微粒子を0.2重量%含有)を押出機にて溶融し、フィルム状の溶融ポリマーをダイスから約20℃に維持してある回転冷却ドラム上に押出し、静電密着法を用いて該フィルム状の溶融ポリマーを冷却ドラムに密着させながら急冷して未延伸フィルムを得た。次いで該未延伸フィルムを140℃にて縦方向に3.6倍延伸して一軸延伸フィルムを得た。

【0053】この一軸延伸フィルムの片面に、固型分濃度が4重量%である帯電防止剤を含む水性の塗布液1(実施例1)、塗布液2(実施例2)、塗布液3(実施例3)、塗布液4(実施例4)、塗布液5(実施例5)をそれぞれキスコート法にて塗布した。続いて105℃にて横方向に3.8倍に延伸し、さらに210℃で熱固定を行ない、塗膜層を持つ厚さ50μmの二軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムを得た。その後、コロナ放電処理機で20₩m²/minの処理強度でコロナ放電処理を行った。このフィルムの品質を表1に示す。

【0054】(塗布液1)塗布液1の組成は以下のような構成である。帯電防止剤(a)としてドデシルジメチの出来がよる。帯電防止剤(a)としてドデシルジメチの出来がある。帯電防止剤(a)としてドデシルジメチのとしてある。【0058】 20重量%、酸成分としてテレフタル酸35モル%/イのサル酸としてテレフタル酸35モル%/イの上の大力のは、グリコール成分としてエチレングリロール5モル%で構成されたポリエステル樹脂(b)を固形分重量で70重量%、流れ剤としてポリオキシエチレンラウリルエーテルを固形分重量で10重量%である。

【0055】(塗布液2)塗布液2の組成は以下のような構成である。帯電防止剤(a)としてドデシルジメチ 40ルエチルアンモニウムエトサルフェートを固形分重量で20重量%、メチルメタクリレート65モル%/エチルアクレート28モル%/2-ヒドロキシエチルメタクリレート2モル%/N-メチロールアクリルアミド5モル

%で構成されたアクリル樹脂(b)を固型分重量で70 重量%、濡れ剤としてポリオキシエチレンラウリルエー テルを固形分重量で10重量%である。

【0056】(塗布液3)塗布液3の組成は以下のような構成である。帯電防止剤(a)としてドデシルジメチルエチルアンモニウムエトサルフェートを固形分重量で20重量%、アクリル部分がメチルメタクリレート25モル%/イソブチルメタクリレート10モル%/アクリル酸5モル%/メタクリル酸5モル%/グリシジルメタクリレート5モル%で構成され、ボリエステル部分が酸成分としてテレフタル酸15モル%/イソフタル酸5モル%/5ーナトリウムスルホイソフタル酸5モル%/グリコール成分としてエチレングリコール20モル%/ネオペンチルグリコール5モル%で構成されたアクリル変性ポリエステル樹脂(b)を固形分重量で70重量%、漏れ剤としてポリオキシエチレンラウリルエーテルを固形分重量で10重量%である。

【0057】(塗布液4)塗布液4の組成は以下のような構成である。帯電防止剤(a)としてドデシルジメチ20 ルエチルアンモニウムエトサルフェートを固形分重量で20重量%、ボリオール成分としてボリブタジェンボリオール70重量%/ポリエチレングリコール30重量%、ボリイソシアネート成分としてヘキサメチレンジイソシアネート16.8重量%、ブロック剤としてブタノンオキシム4.4重量%、親水性付与成分としてジメチロールプロピオン酸3.3重量%、中和成分としてトリエチルアミン2.5重量%で構成されたボリウレタン樹脂(b)を固形分重量で70重量%、濡れ剤としてボリオキシエチレンラウリルエーテルを固形分重量で10重30量%である。

【0058】(塗布液5)塗布液5の組成は以下のような構成とする。帯電防止剤(a)としてドデシルジメチルエチルアンモニウムエトサルフェートを固形分重量で20重量%、ケーグリシドキシプロピルトリメトキシシラン(b)65重量%、ケーアミノプロピルトリエトキシシラン(b)5重量%(2種のシランカップリング剤で塗膜形成後架橋しポリシロキサンを形成)、濡れ剤としてポリオキシエチレンラウリルエーテルを固形分重量で10重量%である。

40 【0059】[比較例1~5]コロナ放電処理を行わない以外実施例と同様に行った。

[0060]

【表1】

1	1
T	J

1 1					1 4	
	带電防止性	接着性			酒れ指数	
		磁気塗料	UVインキ	シリコーン		
実施例1	0	0	0	_	54	
<i>p</i> 2	0	0	0	-	56	
<i>a</i> 3	0	O	0	_	56	
<i>a</i> 4	0	0	0	Q	54	
5	0			0	56	
比較例 1	0	Δ	X	-	47	
<i>p</i> 2	0	Δ	X	_	46	
ø 3		Δ	×		47	
<i>o</i> 4	0	_ Δ	Δ	Δ	46	
e 5	0	_	_	×	45	

【0061】表1から明らかの如く、帯電防止性易接着 ポリエステルフィルムはコロナ放電処理で表面に析出し た余分な帯電防止剤を除去し、帯電防止性を有し、かつ* *磁気塗料、印刷インキ等の各種塗工層に対する接着性に極めて優れている。

フロントページの続き

(51) Int. Cl .	.7	識別記号	FI			テーマコード(参考
)						
C08J	7/04	CFD	C08J	7/04	CFDF	
C08K	5/19		C08K	5/19		
	5/42			5/42		
C08L	. 67/02		C08L	67/02		
// C09D	163/00		C09D	163/00		
	167/02			167/02		
	175/04		•	175/04		•
	183/04			183/04		
(72)発明者	北澤 論					
	4.1		operation to the			

神奈川県相模原市小山3丁目37番19号 帝 人株式会社相模原研究センター内 Fターム(参考) 4F006 AA35 AB20 AB23 AB24 AB34 AB35 AB37 AB39 AB69 BA01

BA07 CA02 CA03 CA08 DA04

EA03

4F071 AA31 AA42 AA43 AA53 AA67

AA78 AE16 AF01Y AF04Y

AF38 AF58 AG17 AH14 AH16

BA02 BB02 BC01 BC02

4F100 AA20 AK02B AK25B AK41A

- AK41B AK42 AK51B AK52B

AK53B AL06B BA02 BA16

CA18B CA22B CB00 EH46B

EJ38 EJ55B GB15 GB41

JG03 JK14B JL11 JM02B

YY00B

4J002 BE021 BE061 BF021 BG011

BG041 BG051 BG061 BG071

BG121 BG131 CD011 CD051

CD131 CF011 CF031 CF041

CF051 CF061 CF081 CF091

CF101 CF141 CF271 CH022

CH052 CK031 CK041 CK051

CP031 CP051 CP091 CP101

CP141 EN116 EN136 EU116

EV236 EW046 FD020 FD050

FD070 FD090 FD102 FD106

FD150 FD170 FD310 FD312

FD316 GH02 HA07

4J038 CE021 CE071 CF021 CG141

CG171 CH031 CH121 CH171

CJ031 CJ061 CJ071 DB001

DB221 DD051 DD231 DG051

DL031 KA09 NA20 PB09

PC08